LAPPING SURFACE TRUING DEVICE FOR SINGLE-SIDE LAPPING **MACHINE**

Patent Number:

JP2001162513

Publication date:

2001-06-19

Inventor(s):

KONDO MICHIO

Applicant(s):

DAIDO STEEL CO LTD

Requested Patent:

JP2001162513

Application Number: JP19990350487 19991209

Priority Number(s):

IPC Classification:

B24B37/00; H01L21/304

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To maintain a desired form of a lapping surface continuously by detecting deformation of the lapping surface in polishing operation and truing it promptly. SOLUTION: A mirror 14 is arranged on an axis L1 of rotation of a single- side lapping machine 1, and a mirror 23 is arranged on an axis L2 of rotation of a truing ring 2 placed on a peripheral region of a lapping surface 1a. Parallel light P1 and P2 from a projector 3 is incident upon the mirrors 14 and 23, and the reflected light is incident as point images upon a CCD camera 5. From the distance between the incident points on the CCD camera 5 of the reflected light from both the mirrors 14 and 23, a controller 6 detects the inclination of the axis L2 of rotation from the axis L1 of rotation. The position of the center of gravity of the truing ring 2 is controlled or moved along the radius of the lapping surface 1a via a center-of-gravity moving mechanism 61 so that the inclination is brought to zero, which maintains a continuously frat form of the lapping surface.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

【特許請求の範囲】

【請求項1】 片面ラップ盤のラップ面の周面上に置か れた修正リングの回転軸の、ラップ面の回転軸に対する 傾きを検出する傾き検出手段と、検出された傾きを、零 を含む所定値にするように前記修正リングの重心位置を 前記ラップ面の内外国方向へ移動制御する重心位置制御 手段とを具備する片面ラップ盤のラップ面修正装置。

【請求項2】 前記修正リングの回転軸上にこれに直交 させて第1ミラーを設け、前記傾き検出手段は、前記第 点の移動置より前記領きを検出するものである請求項1 に記載の片面ラップ盤のラップ面修正装置。

【請求項3】 前記ラップ面の回転軸上にこれに直交さ せてさらに第2ミラーを設け、前記傾き検出手段は、前 記第2ミラーからの反射光を入射させてその入射点と前 記第1ミラーからの反射光の入射点との間の距離より前 記傾きを検出するものである請求項2に記載の片面ラッ ブ型のラップ面修正装置。

【語求項4】 前記領き検出手段は、前記第1ミラーか 2ミラーからの反射光の入射点が描く円移動軌跡の中心 との間の距離より前記傾きを検出するものである請求項 3に記載の片面ラップ盤のラップ面修正装置。

【請求項5】 前記重心位置制御手段は、前記修正リン グに偏心荷重を印可することによって前記重心位置を移 動制御するものである請求項1ないし4のいずれか一つ に記載の片面ラップ盤のラップ面修正装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は片面ラップ型のラッ ブ面修正装置に関し、特にラップ面の凹凸変形を退やか に検出してこれを所望の面形状に修正するラップ面修正 装置に関する。

[0002]

【従来の技術】セラミックウエハ等のワークをラッピン グ研磨する片面ラップ盤では、図11に示すように、回 転するラップ盤1のラップ面1a上にワーク♥を置き、 フリーウエイトFによってワークWに適度な荷重を印加 しつつ、後述の修正リング(図示略)内に置いた上記り ークWの下面を研磨している。ところで、研磨の過程で 40 することを目的とする。 ラップ面1aは摩耗し、図11に示すように中心開口1 1部に向かって低くなった凹面形状あるいは、中心関口 11部が高くなった凸面形状に変形し、このように変形 したラップ面1aを使用するとワークW下面もこれに倣 った曲面形状になってしまう。そこで、従来は図12に 示すようなダイヤルゲージ?1を償えた測定治具?を使 用して、ラップ面laの径方向へダイヤルゲージ?lを 移助させることによりその変形置を測定している。この 測定は図13の鎖線で示すように周方向へ位置を変えて

変形も検出することができる。

【0003】ラップ面1aが大きく変形した場合の修正 は図14に示すような、下面全周にダイヤモンド粒を電 者した円形修正リング2により行ない。そのリング径は ラップ面 1 a の周面を構断するような大きさとしてあ る。修正リング2はラップ盤1の回転に伴ってその位置 を維持しつつ自転するようにその側面の一方が図略の支 **绮具で支持されており、修正リング2の中心を図15に** 示すようにラップ面1aの外周寄りに移動させて自転さ 1ミラーからの反射光を入射させて原点からのその入射 10 せると、修正リング2の荷重がラップ面1aの外層部に 大きく印加されるためにラップ面laは外周部が強く研 磨されて凸面形状になる。反対に、修正リング2の中心 を図16に示すようにラップ面1aの内園寄りに移動さ せて自転させると、修正リング2の荷重がラップ面1 a の内層部に大きく印加され、ラップ面18は内層部が強 く研磨されて凹面形状になる。したがって、測定治具7 の測定結果に基づき、ラップ面1 a が凸面形状に変形し ている場合には修正リング2を内国部へ移動させて修正 研磨し、ラップ面! aが凹面形状に変形している場合に ちの反射光の入射点が描く円移動軌跡の中心と、前記第 20 は修正リング2を外圍部へ移動させて修正研磨すること によってラップ面laを平坦化している。

> 【①①04】また、研磨作業中には前述したように、図 17に示すようなダイヤモンド粒を電着していない修正 リング2内にワーク型を挿置してラップ盤!を回転させ 研磨しているが、ワークWの研磨面(下面) が凸面にな りつつあるか凹面になりつつあるかを干渉計で適時確認 して修正リング2の位置を内外国方向へ移動調整し、ラ ップ面laの変形が大きくならないようにしている。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記研磨作業 中におけるワーク研磨面の変形確認および修正リング2 の位置調整は煩わしい上に、これを行っても長時間の研 磨の後は往々にしてラップ面1 a が大きく変形して、前 述したダイヤモンド粒を電着した修正リングによるラッ ブ面修正作業が必要であるという問題があった。

【①①06】そこで本発明はこのような課題を解決する もので、研磨作業中のラップ面の変形を検出して即座に これを修正することにより常にラップ面を所望形状に保 つととができる片面ラップ盤のラップ面修正装置を提供

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本第1発明では、片面ラップ盤(1)のラップ面 (la)の周面上に置かれた修正リング(2)の回転軸 (L2)の、ラップ面 (la)の回転軸 (Ll) に対す る傾きを検出する傾き検出手段(6)と、検出された傾 きを、零を含む所定値にするように修正リング(2)の 叁心位置をラップ面 (1a)の内外周方向へ移動制御す る重心位置制御手段(6)とを具備している。

数回行うことにより、ラップ面1aの周方向でのうねり 50 【0008】本第1発明において、ラップ面回転輪に対

する修正リング回転輪の傾きの正負、零により、ラップ 面が凸面形状に変形しているか、凹面形状に変形してい るか、あるいは平坦面であるかを知ることができる。ま た、修正リングの重心位置をラップ面の内国方向へ移動 させるとラップ面は凹面形状に成形され、外周方向へ移 動させるとラップ面は凸面形状に成形される。したがっ て、ラップ面が凸面形状に変形している場合には、修正 リングの重心位置をラップ面の内閣方向へ移動させる と、検出される傾きは零に近づき、ラップ面は平坦化さ は、修正リングの重心位置をラップ面の外周方向へ移動 させると、検出される傾きは雲に近づき、ラップ面が平 坦化される。検出される傾きを所定値にするように修正 リングの重心位置を移動させれば、ラップ面を所望の凸 面形状あるいは凹面形状に修正することもできる。この ようにして、研磨作業中のラップ面の変形を検出して即 座にこれを修正することにより、鴬にラップ面を所望形 状に保つことが可能となり、研磨作業中におけるラップ 面の変形確認や修正リングの位置調整。あるいは研磨作 **桑後のダイヤモンド電者修正リングによるラップ面修正 20** 等の煩雑な作業の手間が解消される。

【0009】本第2発明では、上記修正リング(2)の 回転軸(L2)上にこれに直交させて第1ミラー(2 3)を設け、上記領き検出手段(6)は、第1ミラー (23)からの反射光を入射させて原点からのその入射 点の移動量より上記傾きを検出するものである。

【0010】本第2発明において、修正リングの回転軸 がラップ面の回転輪と平行になった時の第1ミラーから の反射光の入射点を原点としておけば、この原点からの 上記入射点の移動置は、ラップ面の回転軸に対する修正 30 リングの回転軸の傾きに比例したものになるから、上記 移動量より上記傾きを容易に知ることができる。

【0011】本第3発明では、上記ラップ面(1a)の 回転軸(L1)上にこれに直交させてさらに第2ミラー (14)を設け、上記額き検出手段(6)は、上記第2 ミラー(14)からの反射光を入射させてその入射点と 上記第1ミラー(23)からの反射光の入射点との間の 距離より上記傾きを検出するものである。

【0012】本第3発明においては、ラップ面の回転軸 の方向が変動しても、ラップ面の回転軸に対する修正り 49 ングの回転軸の傾きを常に正確に検出することができ る。

【0013】本第4発明では、上記傾き検出手段(6) は、上記第1ミラー(23)からの反射光の入射点が描 く円移動軌跡(C2)の中心(C21)と、上記第2ミラ - (14)からの反射光の入射点が描く円移動軌跡(C 1)の中心(C11)との間の距離より上記領きを検出する ものである。

【0014】本第4発明において、各回転離上に第1ミ ラーおよび第2ミラーが正確に直交して設けられていな 50 ラップ盤1の回転輪11に対しして修正リング2の回転

いと、各ミラーからの入射点は円形移動軌跡を描く。そ こで、この場合には各円形移動軌跡の中心間の距離が、 ラップ面の回転軸に対する修正リングの回転軸の傾きに 比例したものになるから、上記額きを常に正確に検出す ることができる。

【①①15】本第5発明では、重心位置制御手段(6) は、上記修正リング(2)に偏心荷重を印可することに よって上記章心位置を移動副御するものである。

【0016】本第5発明においては、修正リングに偏心 れる。反対にラップ面が凹面形状に変形している場合に 10 荷重を印加することにより、修正リングを移動させるこ となくその重心位置のみを移動させることができる。

> 【①①17】なお、上記カッコ内の符号は、後述する寒 施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであ

[0018]

【発明の実施の形態】 (第1実施形態)図1にラップ面 修正装置の全体構成を示す。図1において、回転する円 形の片面ラップ盤lにはラップ面laの周面上に円形の 修正リング2が載置されている。修正リング2はその側 面の一方が図略の支持具で支持されて、ラップ盤1の回 転に伴ってその位置を維持しつつ自転させられる。この よろな修正リング2内には、フリーウエイト(図示略) により適度な荷重が印加されたセラミックウエハ等のワ ークWがគ置されて、その下面が、移動するラップ面! aによって研磨される。

【① 019】ラップ盤1の中心関口11内には径方向へ 築部村12が築設されて、築部村12の中央、すなわち ラップ盤1 (ラップ面1a)の回転軸し1に沿って柱体 13が立設されている。また、修正リング2内にも径方 向へ築部材21が架設されて、築部材21の中央、すな わち修正リング2の回転軸し2に沿って柱体22が立設 されている。各柱体13、22の上端にはミラー14, 23が上方へ向けて水平姿勢で設けてあり、これらミラ -14.23に投光装置3によって生成された平行光P 1、P2が入射している。投光装置3は筐体31内の白 色光源32から発した光をピンホール33に通した後、 ハーフミラー34、凹レンズ35、および凸レンズ36 を経て平行光Pとするもので、平行光Pは砥粒よけのカ バー体4の一端開口41から入射して穴関きミラー42 で一部Plが下方へ反射されてミラー23へ入射する。 穴開きミラー42を通過した残る平行光P2はミラー4 3で下方へ反射されてミラー14へ入射する。なお、光 額としてはレーザ光源を使用することもでき、この場合 はビンホール33は不要である。

【0020】各回転輪L1、L2回りに回転するミラー 14、23で反射された平行光P1、P2は入射時の経 路を辿って戻り、凸レンズ36から凹レンズ35を経て ハーフミラー3.4で下方へ反射されてCCDカメラ5上 に、後述するような点像をそれぞれ結ぶ。これら点像は ともできる。

軸し2が平行である場合。すなわち前者に対する後者の 傾きが零である場合には互いにその位置が一致して重な り、ラップ盤回転軸L1に対して修正リング回転軸L2 が傾くと、傾き角に応じて両点像は離れる。

【0021】副御装置6が設けられ、これはCCDカメ ラ5で検出された点像の位置より柱体13,22の相対 角度、すなわちラップ面回転輪し1に対する修正リング 回転軸し2の傾きを検出して、この傾きを零にするよう に重心位置変更機構61を駆動制御する。重心位置変更 て上下方向へ移動駆動される移動体611と、移動体6 11から水平に延びる軸体612の先端に装着されたロ ーラ613とで構成され、ローラ613は修正リング2 のリング最外側の上面に接している。 修正リング2はそ の重心(図中白矢印)がラップ盤1の内周寄りに位置す るようにラップ面1a上に置かれており、ローラ613 からの荷盒が印刷されていない状態ではラップ盤1およ び修正リング2の回転に伴ってラップ面1 a は図示のよ うな凹面形状に成形され(図は凹面の程度を実際よりも 回転軸11に対して角度分で傾く。

【()()22] そこで、移動体611を下方へ移動させて ローラ613から修正リング2に荷重を加えると、修正 リング2の重心は荷重の大きさに応じてラップ盤1の外 国方向へ移動し、ラップ面18の外周部が強く研磨され るようになって、ラップ面18は次第に平坦になる。ロ ーラ613の荷重を過大にかけ続けるとラップ面1aは 次第に凸面形状になってしまうから、以下に説明するC CDカメラ5上での点像の位置情報に基づいて副御装置 6はローラ荷重を適当に調整する。

【0023】CCDカメラ5で検出される点像の一例を 図3に示す。各柱体13、22がラップ盤1や修正リン グ2に対して正確に直立し、かつミラー14,23が各 柱体13,22に対して正確に直交して設けられていれ は、ラップ盤1や修正リング2が回転してもCCDカメ ラ5上の点像が移動するととはない。しかしながら、実 際には柱体13、22やミラー14、23の姿勢が若干 のズレを生じることは避けられず、この結果、各ミラー 14.23からの反射光による点像はラップ盤1や修正 リング2の回転に伴って図3に示すようにそれぞれ円軌 40 跡C1. C2を描いて矢印で示すように移動する。そこで 制御装置5は各円移動軌跡C1 C2の中心C11 C21の 位置を演算し、中心C11のY座標が中心C21のY座標と 一致するように、すなわち両中心C11、C21がY軸方向 で一致するように上記移動体611を移動させて、ロー ラ613からの修正リング2への荷重を変更調整する。 これにより、修正リング2の回転軸し2はラップ盤1の 回転軸L1と常に平行になるように維持され、修正リン グ2の置かれたラップ面laは鴬に平坦な面に維持され る.

【0024】なお、中心C11、C21間のY方向距離dが 一定になるように、すなわち修正リング回転軸し2のラ ップ型回転軸し1に対する傾き角8が一定になるように 重心位置を制御するようにすれば、ラップ面 1 a を所望 の凹形状ないし凸形状に維持することができる。また、 図3において、中心C11の中心C21に対するX方向への ズレは、ラップ面18が周方向へ傾いていることを示

す。ラップ面laの周面に図4に示すようなうねり変形 があると、点像の移動軌跡は真円から例えば図5 (イ) 機構61は図2に示すように、制御終置6の出力によっ 10 に示すような措円あるいは図5(ロ)に示すようなヒト デ形の円等となる。また、ラップ盤1の回転軸受が寿命 でガタを生じると、図6(イ)、(ロ)に示すよろに、 点像の移動軌跡は細かく内外に振れる。したがって、C CDカメラ5で得られた点像の移動軌跡を監視すること により、ラップ面18におけるうねり変形の発生や、ラ

ップ盤1の回転軸受におけるガタ等の発生を検出するこ

【0025】 (第2宴施形態) 上記第1宴施形態では、 各ミラー14、23からの白色反射光がCCDカメラ5 過大に描いてある)、修正リング回転軸L2はラップ面 25 に同時に入射するために、二つの点像の移動軌跡C1, C2を制御装置6内で分離消算する必要がある。そこ で、この演算負担を解消する構成の一例を図りに示す。 図7において、修正リング2 (図1参照) に設けたミラ ー23の直上位置にはダイクロイックミラー44が設け てあり、投光装置3から発せられた白色光のうち、例え は赤色光P3のみが下方へ反射されてミラー23へ入射 する。白色光の残る成分光P4はダイクロイックミラー 4.4 を通過し、ミラー4.3 によって下方へ反射されて、 ラップ盤1に設けたミラー14に入射する。これら赤色 30 光P3と残る成分光P4は各ミラー14, 23で反射さ れ、入射経路を反対に辿ってダイクロイックミラー4.4 で再び白色光に合成されて、投光装置3に付設されたC

> 【① 026】そこで本真槌形態ではカラーのCCDカメ ラ5を使用して、赤色、緑色、青色の各受光素子のう ち、赤色受光素子から得られる点像と、緑色あるいは青 色受光素子から得られる点像の各移動軌跡を検出する。 このようにすれば、制御装置6内での分離演算を行なう ことなく、ラップ盤1のミラー14による点像と修正り ング2のミラー23による点像とを確実に識別すること ができる。

CDカメラ5に点像を生じる。

【0027】(第3実施形態)点像を分離演算によるこ となく識別する構成として、図8にさらに他の例を示 す。図8において、カバー体4の関口41近くに直線偏 光器45と偏光方向切換器46が設けられ、投光鉄置3 から入射した白色光は直線偏光器45で直線偏光とな り、続く偏光方向切換器46で偏光方向が90度切り換 えられる。 修正リング2 (図1 参照) に設けたミラー2 3の直上位置には偏光ビームスプリッタ4.7が設けてあ

50 り、これは紙面垂直方向の偏光P5を下方のミラー23

へ向けて反射し、紙面方向の偏光P6は通過させる。偏 光ビームスプリッタ47を通過した偏光P6はミラー4 3で下方へ反射されてラップ盤1に設けたミラー14へ 入射する。偏光方向切換器46を一定周期で切換作動さ せて偏光P1、P2を交互に生成することにより、修正 リング2のミラー23で反射した偏光P5による点像と ラップ盤1のミラー14で反射した偏光P6による点像 とが上記周期でCCDカメラ5に交互に現れる。これに より、両点像を確実に識別することができる。

【1) 028】 (第4 実施形態) 図9には点像を分離演算 10 す図である。 によることなく識別するためのさらに他の構成を示す。 カバー体4内には第1実施形態と同様の穴関きミラー4 2の前方、およびこれとミラー43との間にそれぞれ異 なる周波数で回転する光チョッパ47A、47Bが設け てある。このような光チョッパ47A、47Bの存在に より、穴関きミラー42で下方へ反射されて修正リング 2(図1)のミラー23に至り、とこで反射された光P 7と、穴関きミラー42を適過してラップ盤1のミラー 14に至り、ここで反射された光P8のチョッピング周 波数が異なってくる。そこで、CCDカメラ6には異な 20 装置の要部機成を示す図である。 る周波数で点滅する二つの点像が生じ、これらをフィル タリングすることによって両点像を確実に識別すること ができる。

【0029】 (第5 実施形態) 図10には点像を分離演 算によることなく識別するさらに他の構成を示す。図1 ()においては、投光装置3から出力される平行光Pの上 半部P10を遮蔽するシャッタ48Aと下半部P9を選 蔽するシャッタ48Bをカバー体4の開口41に設け る。そして、平行光Pの下半部P9をミラー49Bを介 して修正リング2(図1)のミラー23に入射させ、平 30 平面図である。 行光Pの上半部P1()をミラー49Aを介してラップ盤 1のミラー14に入射させる。そして、一定周期でシャ ッタ48A、48Bを交互に作動させることにより、修 正リング2のミラー23で反射した光P9による点像と ラップ盤1のミラー14で反射した光P10による点像 とが上記周期でCCDカメラ6上に交互に現れる。これ により、両点像を確寞に識別することができる。

【0030】なお、点像が同時には生じない第3実施形 騰および第5実施形態では、CCDカメラ6に代えて安 価なPSD(半導体位置検出器)を使用することができ 40 l…片面ラップ盤、la…ラップ面、l4…ミラー、2 る。上記各実能形態において、ミラー14,23は必ず しも往体13、22上に設ける必要はなく、梁部村1 2.21に直接設けても良い。

[0031]

【発明の効果】以上のように、本発明に係る片面ラップ 盤のラップ面修正装置によれば、研磨作業中のラップ面 の変形を検出して即座にこれを修正することにより鴬に ラップ面を所望形状に保つことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態における、ラップ面修正 装置の全体模成を示す図である。

【図2】ラップ面修正装置の要部断面図である。

【図3】CCDカメラで操像された点像の移動軌跡を示

【図4】ラップ面にうねり変形を生じた片面ラップ盤の 斜視図である.

【図5】CCDカメラで撮像された点像の移動軌跡を示 す図である。

【図6】 CCDカメラで撮像された点像の移動軌跡を示 す図である。

【図7】本発明の第2真能形態における、ラップ面修正 装置の嬰部構成を示す図である。

【図8】本発明の第3実施形態における、ラップ面條正

【図9】本発明の第4実施形態における、ラップ面修正 装置の要部構成を示す図である。

【図10】本発明の第5実能形態における、ラップ面修 正装置の要部構成を示す図である。

【図11】従来におけるワーク研磨中の片面ラップ盤の 断面図である。

【図12】従来におけるワーク面変形測定の方法を示す 断面図である。

【図13】従来におけるワーク面変形測定の方法を示す

【図14】従来におけるワーク面修正の方法を示す斜視 図である。

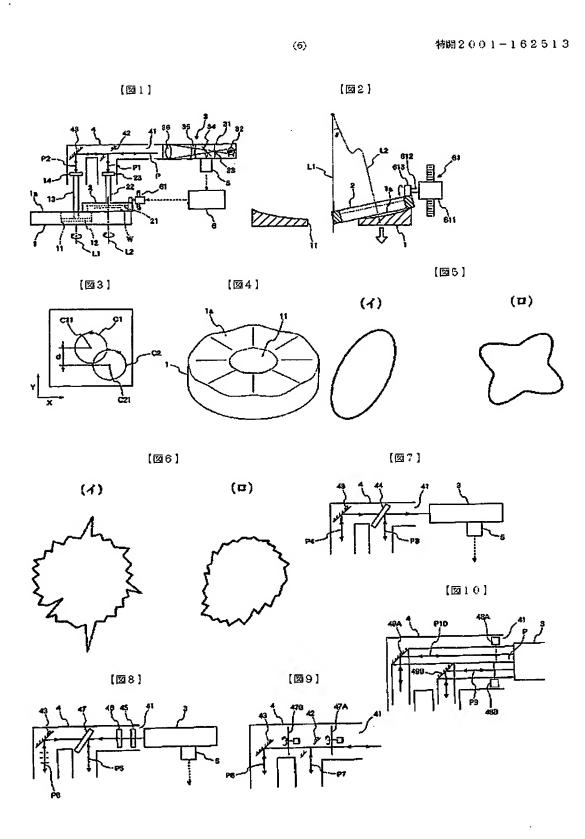
【図15】従来におけるワーク面修正の方法を示す断面 図である。

【図16】従来におけるワーク面修正の方法を示す断面 図である。

【図17】従来におけるワーク面修正の方法を示す斜視 図である。

【符号の説明】

…修正リング、23…ミラー、3…投光蛟蹬、5…CC Dカメラ、6…副御装置(傾き検出手段、重心位置制御 手段)、61…重心位置移動機構、C1,C2…円形移 動軌跡、C11、C21…中心、L1, L2…回転軸。



 $http://www4.ipdl.jpo.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21\&N0400=image/gif\&N0401=/NSA... \end{7/21/04}$

